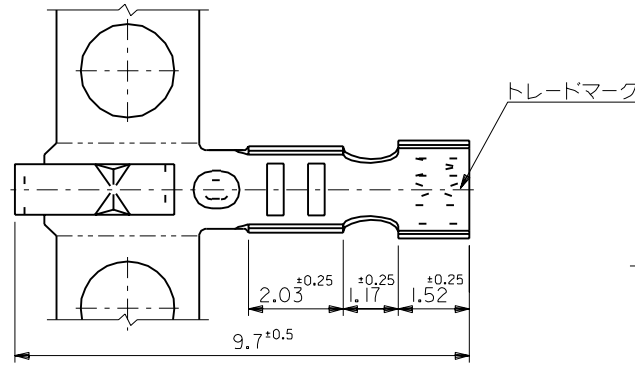
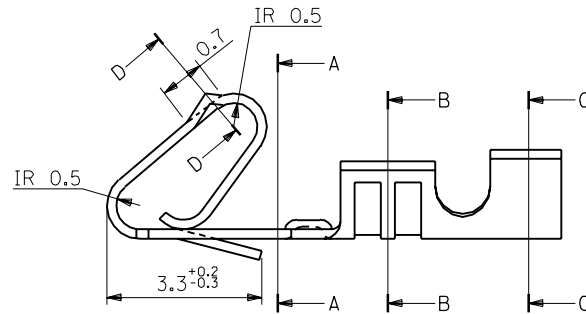
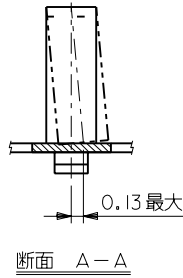
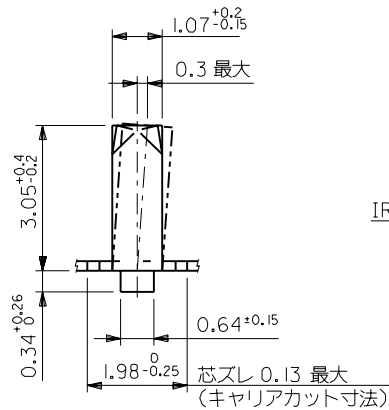
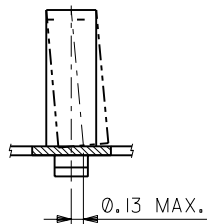
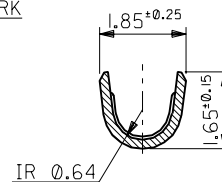
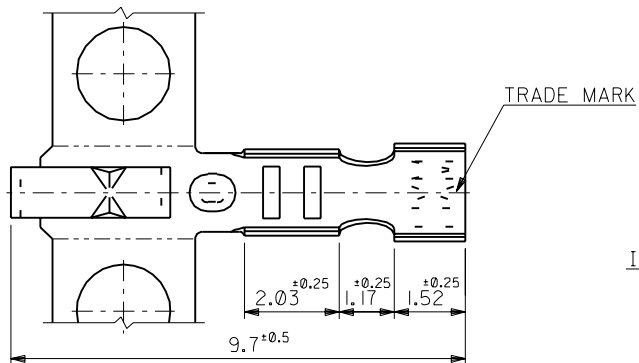
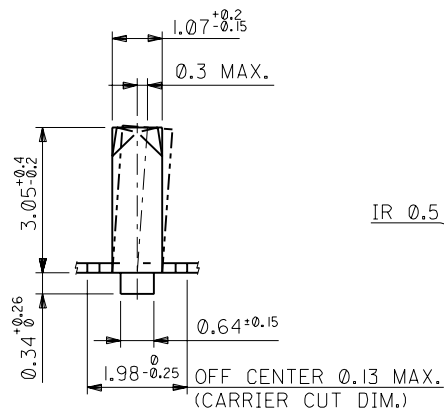


錫 0.9μm以上 リフロー処理	リン青銅 メッキ済	バラ状 連鎖状	08-70-0049 08-70-0048	5159PBT 5159PBT
錫 0.9μm以上 銅下地 0.5μm以上 メッキ仕様	黄銅 メッキ済	バラ状 連鎖状	08-70-0069 08-70-0064	5159TL 5159T
材 質	端子形状	EDP NO.	ENG. NO.	

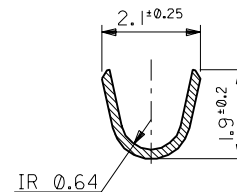
角度 ANGLE	±3°	変更及び再作図 (J00775)	S.M.	H.H.	90/7/9	材料 表参照 板厚 : 0.203	MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
30 以上 OVER	±0.3	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE	EDP NO. 08-70-00**
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	ENG. NO. SD-5159*
10 未満 UNDER	±0.2	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REV J
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	REVISION RECORD	TITLE 名称 MINI. KK. CRIMP RECEPTACLE



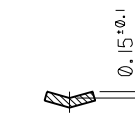
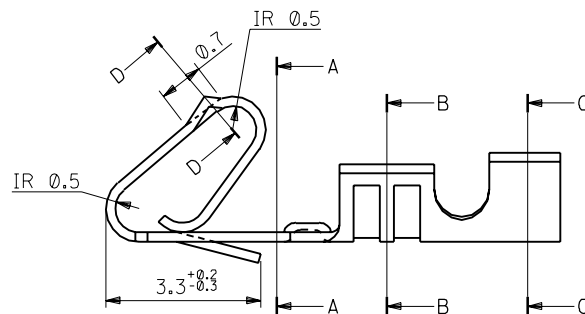
SECT. A-A



SECT. B-B



SECT. C-C



SECT. D-D

TIN 0.9um MIN. REFLOW TREATMENT	PHOSPHOR BRONZE PRE PLATED	LOOSE	08-70-0049	5159PBT
		CHAIN	08-70-0048	5159PBT
TIN 0.9um MIN. OVER COPPER 0.5um MIN.	BRASS PRE PLATED	LOOSE	08-70-0069	5159TL
		CHAIN	08-70-0064	5159T
PLATING	MATERIAL	FORM	EDP NO.	ENG. NO.

材料	SEE TABLE	MOLEX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
THK : 0.203		
仕上げ	SEE TABLE	EDP. NO.
FINISH		08-70-00**
適用電線範囲		ENG. NO.
WIRE RANGE	AWG #22-#28	SD-5159*
被覆外径	Φ (1.2)-1.7	REV
INS. RANGE		J
DRAWN BY 90/7/9	CHK'D BY 91/03/26	TITLE 名称
S.MOCHIZUKI	M.FUKUSHIMA	MINI. KK.
APP'D BY 91/03/26	SCALE 10-1	CRIMP RECEPTACLE
M.ENOMOTO		

角度	ANGLE	±3°
30 以上	OVER	±0.3
10 以上 30 未満	OVER UNDER	±0.25
10 未満	UNDER	±0.2
一般公差	GENERAL TOLERANCES	